

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-058436

(43)Date of publication of application : 25.02.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

G02B 13/24

G03F 7/20

(21)Application number : 10-239562

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 11.08.1998

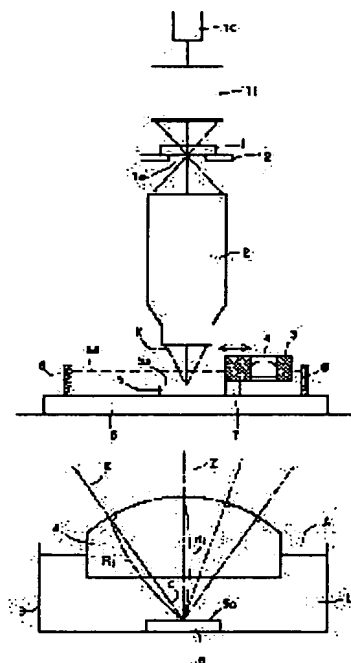
(72)Inventor : FUJISHIMA YOHEI
MATSUMOTO KOICHI

(54) PROJECTION ALIGNER AND EXPOSURE METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projection aligner and method for reducing the change of image forming performance at an image forming position and in the neighborhood of an optical axis in a projection optical system, even when this projection optical system is used in an immersion state compared with the case that the projection optical system is used in a normal state.

SOLUTION: This projection aligner is provided with a projection optical system 2 for transferring a pattern 1a plotted on an original art 1 to a photosensitive face 5a of a substrate 5. An auxiliary lens 4 is arranged so as to be inserted into and pulled out of a space between the lens face at the substrate 5 side of the projection optical system 2 and the photosensitive face 5a, and a space between the lower face of the auxiliary lens 4 and the photosensitive face 5a is formed to be immersion possible. Also, a curvature radius R1 of the lens face at the original art 1 side of the auxiliary lens 4 is formed, so as to be almost equal to a distance d1 on an optical axis Z from the lens face at the original art 1 side to the photosensitive face 5a.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.07.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the projection aligner which has the projection optical system which imprints the pattern drawn on the original edition to the sensitization side of a substrate Said projection optical system is arranged most possible [insertion and detachment of an attachment lens] in the space of the lens side by the side of a substrate, and said sensitization side. The space of the underside of this attachment lens, and said sensitization side It is the projection aligner characterized by having been formed possible [immersion], and forming the radius of curvature of the original edition side lens side of said attachment lens so that it may become almost equal to the distance on the optical axis from this original edition side lens side to said sensitization side.

[Claim 2] The radius of curvature of the substrate side lens side of said attachment lens is a projection aligner according to claim 1 characterized by being formed so that it may become almost equal to the distance on the optical axis from this substrate side lens side to said sensitization side.

[Claim 3] It is the projection aligner characterized by being formed in the projection aligner which has the projection optical system which imprints the pattern drawn on the original edition to the sensitization side of a substrate so that said projection optical system may become almost the equal to the distance on the optical axis from the lens side by the side of this substrate to said sensitization side as for the radius of curvature of the lens side by the side of a substrate.

[Claim 4] The exposure approach characterized by including the lighting process which illuminates said original edition with a predetermined exposure light, and the exposure process which exposes the pattern image of said original edition to the sensitization side of said substrate through said projection optical system in the approach of exposing using the projection aligner of a publication in any 1 term of claim 1 thru/or claim 3.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the projection aligner and the exposure approach of having the projection optical system which carries out the printing imprint of the pattern drawn on the original edition on a substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, detailed-ization of the pattern imprinted by the wafer as a photosensitive substrate is desired. In order to attain this, two approaches, or [whether short wavelength-ization of exposure wavelength is attained or / attaining buildup-ization of the numerical aperture of a projection optical system], can be considered. Before, the immersion-type projection aligner is proposed as an approach of attaining buildup-ization of the numerical aperture of a projection optical system among these. An immersion-type projection aligner is equipment of a projection optical system which fills space (it is henceforth called actuation space.) all of the lens side by the side of a wafer and space with a wafer, i.e., the working distance, (working distance), or the subspace by the side of a wafer with liquids, such as an oil, most. Usually, as opposed to the refractive index of the air which occupies the actuation space at the time of an activity being 1.0, the refractive index of an oil is about 1.6. For this reason, if all of actuation space or the subspace by the side of a wafer is permuted by the liquid with a refractive index high in this way, numerical aperture by the side of the wafer of a projection optical system can be enlarged, and detailed-ization of an exposure pattern can be attained.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In the above-mentioned conventional immersion-type projection aligner, it is with the time of the immersion [which makes actuation space gases, such as air] activity which attains the time of an activity, and detailed-ization of a pattern, and uses all of actuation space, or subspace by the side of a wafer as a liquid, and the equivalent image formation engine performance was not usually able to be secured. For example, the case where parallel plate glass is installed in the boundary of a gas and a liquid is considered as operation at the time of the immersion which uses wafer flank part space of actuation space as a liquid. In such a case, the following three nonconformities occur.

[0004] The 1st is nonconformity from which the image formation location by the projection optical system shifts by the optical refraction in the plane of incidence of parallel plate glass at the time of an immersion activity. Therefore, it is necessary to move a projection optical system or a wafer so that a focal distance may be secured. And depending on the conditions at the time of the immersion activity, an image formation location may not no longer be doubled on a wafer. The 2nd is nonconformity which spherical aberration produces with the parallel plate glass installed in the boundary of a gas and a liquid at the time of an immersion activity. By this, the image formation engine performance worsens at the time of an immersion activity. The 3rd is nonconformity to which change of the image formation engine performance at the time of an immersion activity or an image formation location becomes large by the environmental variation. That is, since the refractive index of a liquid changes with environmental variations, such as a temperature change, a lot compared with a gaseous refractive index, neither the image formation engine performance nor an image formation location is stabilized by it. Therefore, this invention makes it a technical problem to offer the image formation location by the projection optical system, a projection aligner with little change of the image formation engine performance near an optical axis, and the exposure approach compared with the case where it is used by the normal state, even when a projection optical system is used in the state of immersion.

[0005]

[Means for Solving the Problem] When the sign which it was made in order that this invention might solve the above-mentioned technical problem, namely, was given to drawing 1 and drawing 2 of an accompanying drawing is written in addition in a parenthesis, this invention In the projection aligner which has the projection optical system (2) which imprints the pattern (1a) drawn on the original edition (1) to the sensitization side (5a) of a substrate (5) A projection optical system (2) is arranged most possible [insertion and detachment of an attachment lens (4)] in the space of the lens side by the side of a substrate (5), and a sensitization side (5a). The space of the underside of an attachment lens (4), and a sensitization side (5a) It is the projection aligner characterized by having been formed possible [immersion], and forming the radius of curvature (R1) of the original edition (1) side lens side of an attachment lens (4) so that it may become almost equal to the distance (d1) on the optical axis (Z) from the original edition (1) side lens side to a sensitization side (5a). When the sign further given to drawing 3 of an accompanying drawing is written in addition in a parenthesis in that case, as for the radius of curvature (R2) of the substrate (5) side lens side of an attachment lens (4), it is desirable to be formed so that it may become almost equal to the distance (d2) on the optical axis (Z) from the substrate (5) side lens side to a sensitization side (5a).

[0006] Moreover, this invention will be set to the projection aligner which has the projection optical system (2) which imprints the pattern (1a) drawn on the original edition (1) to the sensitization side (5a) of a substrate (5), if the sign given to drawing 1 and drawing 4 of an accompanying drawing is written in addition in a parenthesis. It is the projection aligner characterized by being formed so that a projection optical system (2) may become almost the equal to the distance (d2) on the optical axis (Z) from the lens side by the side of a substrate (5) to a sensitization side (5a) as for the radius of curvature (R2) of the lens side by the side of a substrate (5). Moreover, this invention is the exposure approach characterized by to include the lighting process which illuminates the original edition (1) with a predetermined exposure light, and the exposure process which exposes the pattern image (1a) of the original edition (1) to the sensitization side (5a) of a substrate (5) through a projection optical system (2) in the approach of exposing using the projection aligner of an above-mentioned configuration, when the sign given to drawing 1 of an accompanying drawing writes in addition in a parenthesis.

[0007]

[Embodiment of the Invention] A drawing explains the gestalt of operation of this invention. Drawing 1 and drawing 2 show the 1st example of the projection aligner by this invention. Drawing 1 is drawing by the 1st example of this invention usually showing the projection aligner in the time of an activity. **** 1 example carries out image formation of the image of pattern side 1a of reticle 1 to image surface 5a (sensitization side) of a wafer 5 by the exposure approach including a lighting process and an exposure process. That is, the flux of light emitted from the light sources 10, such as a KrF excimer laser, illuminates to homogeneity pattern side 1a of the reticle 1 as the original edition laid on the reticle stage 12 through the illumination-light study system 11. The exposure light emitted from pattern side 1a of reticle 1 carries out image formation of the image of pattern side 1a to image surface 5a of the wafer 5 laid on X-Y stage 8 through a projection optical system 2. In addition, at the time of an activity, actuation space usually says the condition of only air.

[0008] Here, on X-Y stage 8, a revolving shaft 7 is intervened and the attachment lens 4 held at the lens holder 3 is installed. This attachment lens 4 is pivotable centering on a revolving shaft 7. And if 180 degrees rotates from the location shown in drawing 1, an attachment lens 4 will be arranged just under a projection optical system 2. At this time, the optical axis of an attachment lens 4 is in agreement with the optical axis of a projection optical system 2. Moreover, the cube type-like liquid shield 6 is installed on X-Y stage 8. By drawing 1, since it is easy, only the cross section of the liquid shield 6 is shown. And liquids, such as an oil, can be put into the space surrounded by the liquid shield 6, and space can be used as a liquid by wafer 5 flank of actuation space. When using the projection aligner of **** 1 example in the state of immersion, an attachment lens 4 is arranged just under a projection optical system 2, and a liquid is put in in the liquid shield 6. At this time, it becomes air between the top face (field by the side of reticle 1) of an attachment lens 4, and the underside (most field by the side of a wafer 5) of a projection optical system 2. And it becomes a liquid between the underside (field by the side of a wafer 5) of an attachment lens 4, and a wafer 5. The broken line M of drawing 1 shows air and the borderline of a liquid.

[0009] Drawing 2 is drawing in which it was expanded and shown near the attachment lens 4 in the projection aligner in the time of the immersion activity by the 1st example of this invention. As mentioned above, in the time of an immersion activity, the space by the side of the top face of an attachment lens 4 serves as Air A, and the space by the side of the underside of an attachment lens 4 serves as Liquid L. Moreover, the refractive index of the attachment lens 4 in **** 1 example serves as a value almost equal to

the refractive index of Liquid L. The top-face configuration of an attachment lens 4 is the configuration in which all the beams of light K that carry out image formation to the core of image surface 5a on a wafer 5 carry out incidence vertically. That is, an attachment lens 4 and Liquid L twist, and the center of curvature of the top face of an attachment lens 4 is usually in agreement with the core of image surface 5a at the time of an activity. And the radius of curvature R1 of the top face of an attachment lens 4 fills a degree type.

$R1=d1$ (1)

d1: Distance on the optical axis Z from attachment lens 4 top face to wafer image surface 5a [0010] On the other hand, the underside configuration of an attachment lens 4 is a flat-surface configuration. As mentioned above, since the refractive index of an attachment lens 4 and Liquid L is equal, no beams of light K which carry out image formation near the core of image surface 5a are almost refracted like the top-face section also in the underside section of an attachment lens 4. Therefore, the convergence half width at the time of an immersion activity usually becomes equal to the convergence half width at the time of an activity. The refractive index [as opposed to / at this time / the air of a $NA=nsin\theta$:liquid in the numerical aperture NA by the side of the wafer 5 of a projection optical system 2] θ : It can be found in convergence half width. Moreover, resolution Δr can be found in a degree type.

The refractive index k in the inside of the air of $\Delta r=k\lambda_0/NA$:exposure light: Constant [0011] Therefore, compared with the time of an activity, resolution [in / for numerical aperture / n times and near an image surface 5a core] can usually be improved to $1/n$ at the time of an immersion activity. Moreover, in the **** 1 example, since all the beams of light K that carry out image formation to the core of image surface 5a are not refracted depending on an attachment lens 4, spherical aberration does not generate them. Furthermore, when the chromatism of an attachment lens 4 and the chromatism of Liquid L are equal, axial overtone aberration is not generated, either. Thereby, in image surface 5a near optical-axis Z, even if it is at the immersion activity time, the image formation engine performance at the time of an activity is usually maintained mostly. Furthermore, there are not the time of an immersion activity and change of the image formation location usually according to a projection optical system 5 by the time of an activity, either.

[0012] Next, drawing 3 shows the 2nd example of the projection aligner by this invention. **** 2 example differs only in the configuration of an attachment lens 4 from said 1st example. Drawing 3 is drawing in which it was expanded and shown near the attachment lens 4 in the projection aligner in the time of the immersion activity by the 2nd example of this invention. The configuration of the top-face section of the attachment lens 4 of **** 2 example is equal to the configuration of the top-face section of the attachment lens 4 of said 1st example. That is, the relation of (1) type is realized in the top-face section.

[0013] On the other hand, the configuration of the underside section of the attachment lens 4 of **** 2 example is a curved-surface configuration to the underside section of the attachment lens 4 of said 1st example being a flat-surface configuration. And the underside configuration is the configuration in which all the beams of light K that carry out image formation to the core of image surface 5a on a wafer 5 carry out incidence vertically like a top-face configuration. That is, the center of curvature of the underside of an attachment lens 4 is usually in agreement with the core of image surface 5a at the time of an activity. And the radius of curvature R2 of the underside of an attachment lens 4 fills a degree type.

$R2=d2$ (2)

d2: Distance on the optical axis Z from attachment lens 4 underside to wafer image surface 5a [0014] According to **** 2 example, even if it is a time of the refractive indexes of an attachment lens 4 and Liquid L differing, and a time of the refractive index of Liquid L changing with environmental variations, such as a temperature change, there is little change of aberration or an image formation location. That is, on the underside of an attachment lens 4, no beam of light K of the wavelength which carries out image formation to the core of image surface 5a is concerned with the refractive index and chromatism of Liquid L, and is not refracted. Therefore, also in **** 2 example, high resolution can be obtained like said 1st example at the time of an immersion activity. Moreover, even if it usually compares the time of an activity and an immersion activity, the image formation location by the projection optical system 2 does not change, but there is also no change of the axial overtone aberration in image surface 5a or spherical aberration, and the image formation engine performance in image surface 5a near optical-axis Z is maintained. Furthermore, even if the refractive index of Liquid L changes with temperature changes etc., there is no change of an image formation location, axial overtone aberration, or spherical aberration.

[0015] Next, drawing 4 shows the 3rd example of the projection aligner by this invention. Although a part of space was used as the liquid by wafer 5 flank of actuation space in said 1st and 2nd example at the time of an immersion activity, let all of actuation space be a liquid in the **** 3 example at the time of an

immersion activity. namely, -- the time of an immersion activity -- a projection optical system 2 -- the field by the side of a wafer 5 will be most dipped in a liquid. Therefore, the projection aligner of **** 3 example must have the top face of the liquid shield 6 of drawing 1 higher than the underside of a projection optical system 2. Furthermore, the lens holder 3 of drawing 1 used at the time of the immersion activity of said 1st and 2nd example, an attachment lens 4, and a revolving shaft 7 become unnecessary.

[0016] Drawing 4 is drawing of the projection optical system 2 of a projection aligner having expanded and shown the field by the side of a wafer 5 most at the time of an immersion activity. a projection optical system 2 -- the configuration of the field by the side of a wafer 5 is the equal to the configuration of the underside section of the attachment lens 4 of said 2nd example. That is, the relation of (2) types is realized in the underside section. Although the projection optical system 2 shown in drawing 4 will usually be used on the other hand at the time of an activity, no refraction of beams of light K which carries out image formation near the core of image surface 5a is produced like the time of an immersion activity. Also in **** 3 example, high resolution can be obtained like said 2nd example at the time of an immersion activity. Moreover, even if it usually compares the time of an activity and an immersion activity, the image formation location by the projection optical system 2 does not change, but there is also no change of the axial overtone aberration in image surface 5a or spherical aberration, and the image formation engine performance in image surface 5a near optical-axis Z is maintained. Furthermore, even if the refractive index of Liquid L changes with temperature changes etc., there is no change of an image formation location, axial overtone aberration, or spherical aberration.

[0017]

[Effect of the Invention] By this invention, a projection aligner can be shared with a normal state in the state of immersion as mentioned above. And the projection aligner from which the image formation engine performance an image formation location and near an optical axis hardly changes at the time of an immersion activity can be offered. Furthermore, few projection aligners and the exposure approach of the effect of change of a refractive index of a liquid can be offered.

[Translation done.]

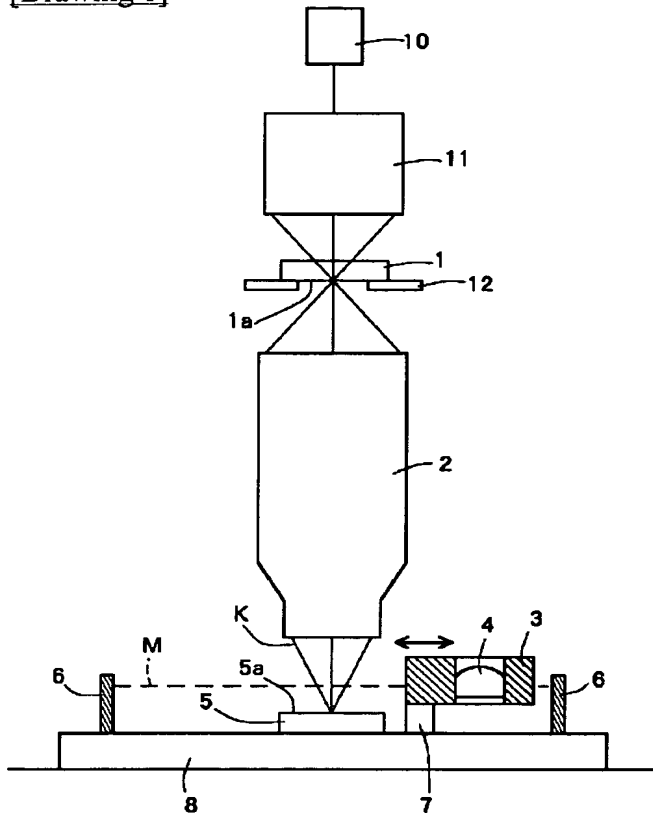
* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

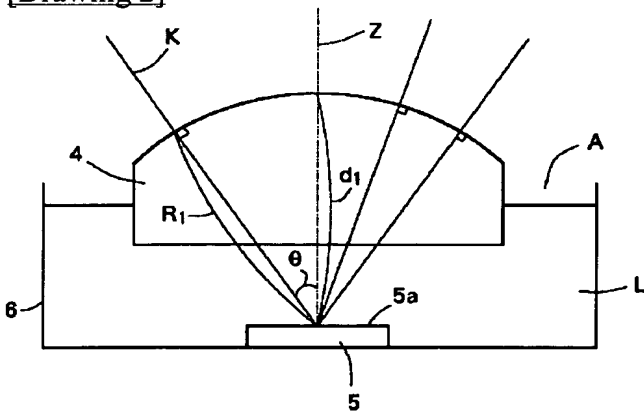
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

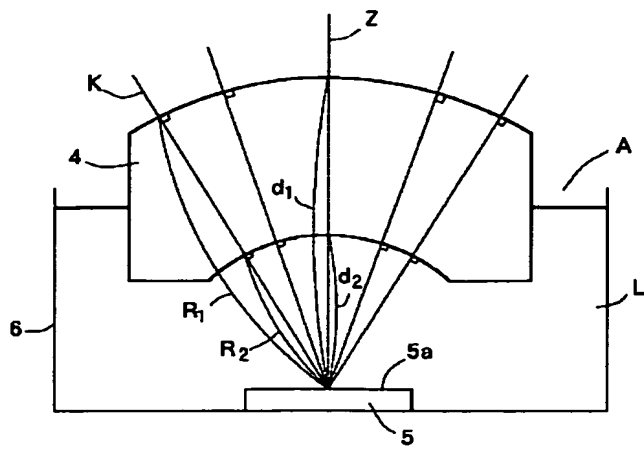
[Drawing 1]



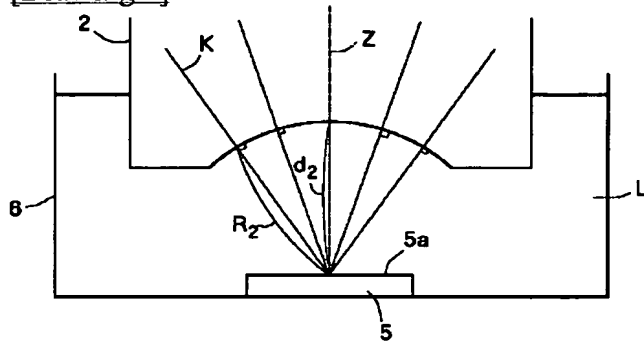
[Drawing 2]



[Drawing 3]



[Drawing 4]



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-58436
(P2000-58436A)

(43) 公開日 平成12年2月25日 (2000.2.25)

(51) IntCl ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)	
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 1 2	2 H 0 8 7
G 0 2 B 13/24		G 0 2 B 13/24		5 F 0 4 6
G 0 3 F 7/20	5 2 1	G 0 3 F 7/20	5 2 1	
		H 0 1 L 21/30	5 1 5 G	

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全5頁)

(21) 出願番号 特願平10-239562

(22) 出願日 平成10年8月11日 (1998.8.11)

(71) 出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 藤島 洋平

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(72) 発明者 松本 宏一

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(74) 代理人 100094329

弁理士 猪熊 克彦

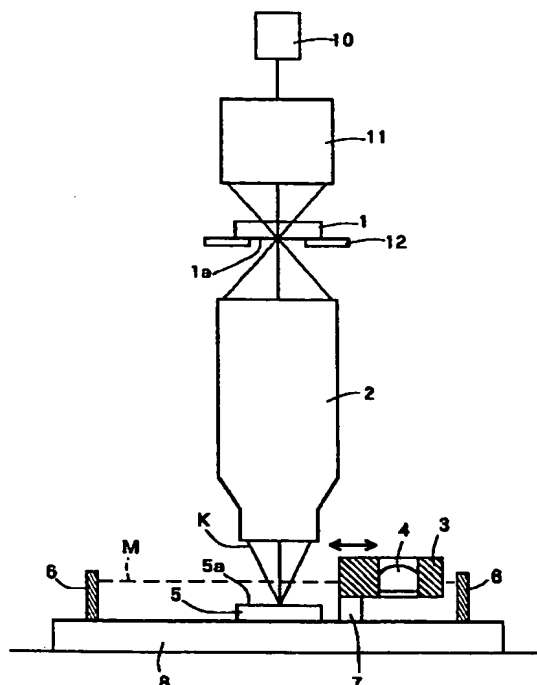
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 投影露光装置及び露光方法

(57) 【要約】

【課題】 投影光学系を液浸状態で使用した場合でも、通常状態で使用した場合と比べて、投影光学系による結像位置と、光軸付近の結像性能の変化の少ない投影露光装置及び露光方法を提供する。

【解決手段】 原版1上に描画されたパターン1aを基板5の感光面5aに転写する投影光学系2を有する投影露光装置において、投影光学系2の最も基板5側のレンズ面と感光面5aとの空間に、補助レンズ4が挿脱可能に配置され、補助レンズ4の下面と感光面5aとの空間は、液浸可能に形成され、補助レンズ4の原版1側レンズ面の曲率半径 R_1 は、原版1側レンズ面から感光面5aまでの光軸Z上の距離 d_1 にほぼ等しくなるように形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 原版上に描画されたパターンを基板の感光面に転写する投影光学系を有する投影露光装置において、前記投影光学系の最も基板側のレンズ面と前記感光面との空間に、補助レンズが挿脱可能に配置され、該補助レンズの下面と前記感光面との空間は、液浸可能に形成され、前記補助レンズの原版側レンズ面の曲率半径は、該原版側レンズ面から前記感光面までの光軸上の距離にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置。

【請求項 2】 前記補助レンズの基板側レンズ面の曲率半径は、該基板側レンズ面から前記感光面までの光軸上の距離にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする請求項 1 記載の投影露光装置。

【請求項 3】 原版上に描画されたパターンを基板の感光面に転写する投影光学系を有する投影露光装置において、前記投影光学系の最も基板側のレンズ面の曲率半径は、該基板側のレンズ面から前記感光面までの光軸上の距離にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項に記載の投影露光装置を用いて露光する方法において、前記原版を所定の露光光で照明する照明工程と、前記投影光学系を介して前記原版のパターン像を前記基板の感光面に露光する露光工程とを含むことを特徴とする露光方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、原版上に描画されたパターンを基板上に焼付転写する投影光学系を有する投影露光装置及び露光方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、感光性基板としてのウエハに転写されるパターンの微細化が望まれている。これを達成するためには、露光波長の短波長化を図るか、投影光学系の開口数の増大化を図るかの 2 つの方法が考えられる。従来より、これらのうち投影光学系の開口数の増大化を図る方法として、液浸式の投影露光装置が提案されている。液浸式の投影露光装置は、投影光学系の最もウエハ側のレンズ面と、ウエハとの空間、すなわち、作動距離（ワーキングディスタンス）の空間（以後、作動空間と呼ぶ。）の全部又はウエハ側の部分空間を、油等の液体で満たす装置である。通常使用時の作動空間を占める空気の屈折率が 1.0 であるのに対して、例えば、油の屈折率は約 1.6 である。このため、作動空間の全部又はウエハ側の部分空間を、このように屈折率の高い液体に置換すれば、投影光学系のウエハ側の開口数を大きく

し、露光パターンの微細化を図ることができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来の液浸式の投影露光装置においては、作動空間を空気等の気体とする通常使用時と、パターンの微細化を図り作動空間の全部又はウエハ側の部分空間を液体とする液浸使用時とで、同等の結像性能を確保できなかった。例えば、作動空間のウエハ側部分空間を液体とする液浸時の使用方法として、平行平板ガラスを気体と液体の境界に設置する場合を考える。このような場合、以下の 3 つの不具合が発生する。

【0004】 1 つめは、液浸使用時、平行平板ガラスの入射面での光の屈折によって、投影光学系による結像位置がずれる不具合である。そのため、焦点距離を確保するように、投影光学系又はウエハを移動させる必要がある。そして、その液浸使用時の条件によっては、結像位置をウエハ上に合わせられなくなる場合がある。2 つめは、液浸使用時に気体と液体の境界に設置される平行平板ガラスによって、球面収差が生じる不具合である。これによって、液浸使用時には結像性能が悪くなる。3 つめは、環境変動により液浸使用時の結像性能や結像位置の変化が大きくなる不具合である。すなわち、液体の屈折率は、気体の屈折率に比べて、温度変化等の環境変動によって大きく変化するため、結像性能や結像位置が安定しない。したがって本発明は、投影光学系を液浸状態で使用した場合でも、通常状態で使用した場合と比べて、投影光学系による結像位置と、光軸付近の結像性能の変化の少ない投影露光装置及び露光方法を提供することを課題とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、すなわち、添付図面の図 1 及び図 2 に付した符号をカッコ内に付記すると、本発明は、原版 (1) 上に描画されたパターン (1a) を基板 (5) の感光面 (5a) に転写する投影光学系 (2) を有する投影露光装置において、投影光学系 (2) の最も基板 (5) 側のレンズ面と感光面 (5a) との空間に、補助レンズ (4) が挿脱可能に配置され、補助レンズ (4) の下面と感光面 (5a) との空間は、液浸可能に形成され、補助レンズ (4) の原版 (1) 側レンズ面の曲率半径 (R_1) は、原版 (1) 側レンズ面から感光面 (5a) までの光軸 (Z) 上の距離 (d_1) にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置である。その際、更に添付図面の図 3 に付した符号をカッコ内に付記すると、補助レンズ (4) の基板 (5) 側レンズ面の曲率半径 (R_2) は、基板 (5) 側レンズ面から感光面 (5a) までの光軸 (Z) 上の距離 (d_2) にほぼ等しくなるように形成されることが好ましい。

【0006】 また本発明は、添付図面の図 1 及び図 4 に

付した符号をカッコ内に付記すると、原版(1)上に描画されたパターン(1a)を基板(5)の感光面(5a)に転写する投影光学系(2)を有する投影露光装置において、投影光学系(2)の最も基板(5)側のレンズ面の曲率半径(R_2)は、基板(5)側のレンズ面から感光面(5a)までの光軸(Z)上の距離(d_2)にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置である。また本発明は、添付図面の図1に付した符号をカッコ内に付記すると、上述の構成の投影露光装置を用いて露光する方法において、原版(1)を所定の露光光で照明する照明工程と、投影光学系(2)を介して原版(1)のパターン像(1a)を基板(5)の感光面(5a)に露光する露光工程とを含むことを特徴とする露光方法である。

【0007】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面によって説明する。図1、図2にて、本発明による投影露光装置の第1実施例を示す。図1は、本発明の第1実施例による通常使用時での投影露光装置を示す図である。本第1実施例は、照明工程と露光工程を含む露光方法にて、レチクル1のパターン面1aの像をウエハ5の像面5a(感光面)に結像する。すなわち、KrFエキシマレーザー光源等の光源10から発した光束は、照明光学系1を経て、レチクルステージ12上に載置された原版としてのレチクル1のパターン面1aを、均一に照明する。レチクル1のパターン面1aから発した露光光は、投影光学系2を介して、XYステージ8上に載置されたウエハ5の像面5aに、パターン面1aの像を結像する。なお、通常使用時とは、作動空間が、空気のみ状態をいう。

【0008】ここで、XYステージ8上には、回転軸7を介して、レンズホルダ3に保持された補助レンズ4が設置されている。この補助レンズ4は、回転軸7を中心に回転可能となっている。そして、図1に示す位置から180°回転すると、補助レンズ4は、投影光学系2の真下に配置される。このとき、補助レンズ4の光軸は、投影光学系2の光軸と一致する。また、XYステージ8上には、箱形状の液体遮蔽板6が設置されている。図1では、簡単のため、液体遮蔽板6の断面のみを示す。そして、液体遮蔽板6に囲まれた空間に、油等の液体を入れて、作動空間のウエハ5側部分空間を液体とすることができる。本第1実施例の投影露光装置を液浸状態で使用する場合、補助レンズ4を投影光学系2の真下に配置し、液体遮蔽板6内に液体を入れる。このとき、補助レンズ4の上面(レチクル1側の面)と、投影光学系2の下面(最もウエハ5側の面)との間は、空気となる。そして、補助レンズ4の下面(ウエハ5側の面)と、ウエハ5との間は、液体となる。図1の破線Mは、空気と液体の境界線を示す。

【0009】図2は、本発明の第1実施例による液浸使

用時での投影露光装置において、補助レンズ4の近傍を拡大して示した図である。前述したように、液浸使用時には、補助レンズ4の上面側の空間は空気Aとなり、補助レンズ4の下面側の空間は液体Lとなっている。また、本第1実施例における補助レンズ4の屈折率は、液体Lの屈折率とほぼ等しい値となっている。補助レンズ4の上面形状は、ウエハ5上の像面5aの中心に結像するすべての光線Kが垂直に入射するような形状となっている。すなわち、補助レンズ4の上面の曲率中心が、補助レンズ4及び液体Lがない通常使用時の像面5aの中心と一致している。そして、補助レンズ4の上面の曲率半径 R_1 は、次式を満たす。

$$R_1 = d_1 \quad (1)$$

d_1 : 補助レンズ4上面からウエハ5像面5aまでの光軸Z上の距離

【0010】一方、補助レンズ4の下面形状は、平面形状となっている。前述したように、補助レンズ4と液体Lの屈折率は等しいため、像面5aの中心付近に結像する全ての光線Kは、補助レンズ4の下面部においても、上面部と同様に、ほとんど屈折しない。したがって、液浸使用時の収束半角は、通常使用時の収束半角と等しくなる。このとき、投影光学系2のウエハ5側の開口数NAは、

$$NA = n \sin \theta$$

n : 液体の空気に対する屈折率

θ : 収束半角

で求まる。また、分解能 Δr は、次式で求まる。

$$\Delta r = k \lambda_0 / NA$$

λ_0 : 露光光の空気中での屈折率

k : 定数

【0011】したがって、液浸使用時は、通常使用時と比べて、開口数を n 倍、像面5a中心付近における分解能を $1/n$ に向上することができる。また、本第1実施例では、像面5aの中心に結像する全ての光線Kは、補助レンズ4によっては屈折しないため、球面収差が発生しない。更に、補助レンズ4の色分散と液体Lの色分散とが等しい場合には、軸上色収差も発生しない。これにより、光軸Z付近の像面5aにおいて、液浸使用時であっても、通常使用時における結像性能がほぼ保たれる。更に、液浸使用時と通常使用時とで、投影光学系5による結像位置の変化もない。

【0012】次に、図3にて、本発明による投影露光装置の第2実施例を示す。本第2実施例は、補助レンズ4の形状のみ、前記第1実施例と異なる。図3は、本発明の第2実施例による液浸使用時での投影露光装置において、補助レンズ4の近傍を拡大して示した図である。本第2実施例の補助レンズ4の上面部の形状は、前記第1実施例の補助レンズ4の上面部の形状と等しい。すなわち、上面部において(1)式の関係が成り立つ。

【0013】一方、前記第1実施例の補助レンズ4の下

面部が平面形状であるのに対して、本第2実施例の補助レンズ4の下面部の形状は曲面形状となっている。そして、その下面形状は、上面形状と同様に、ウエハ5上の像面5aの中心に結像する全ての光線Kが垂直に入射するような形状となっている。すなわち、補助レンズ4の下面の曲率中心が、通常使用時の像面5aの中心と一致している。そして、補助レンズ4の下面の曲率半径 R_2 は、次式を満たす。

$$R_2 = d_2 \quad (2)$$

d_2 ：補助レンズ4下面からウエハ像面5aまでの光軸Z上の距離

【0014】本第2実施例によれば、補助レンズ4と液体Lの屈折率が異なるときや、温度変化等の環境変動によって液体Lの屈折率が変化するときであっても、収差や結像位置の変化が小さい。すなわち、像面5aの中心に結像する全ての波長の光線Kは、補助レンズ4の下面においても、液体Lの屈折率や色分散に関わらず屈折しない。したがって、本第2実施例においても、前記第1実施例と同様に、液浸使用時に高い分解能を得ることができる。また、通常使用時と液浸使用時とを比較しても、投影光学系2による結像位置が変化せず、像面5aでの軸上色収差や球面収差の変化もなく、光軸Z付近の像面5aでの結像性能が維持される。更に、温度変化等によって液体Lの屈折率が変化しても、結像位置、軸上色収差や球面収差の変化はない。

【0015】次に、図4にて、本発明による投影露光装置の第3実施例を示す。前記第1、第2実施例では液浸使用時に作動空間のウエハ5側部分空間の一部を液体としたが、本第3実施例では、液浸使用時に作動空間の全部を液体とする。すなわち、液浸使用時には、投影光学系2の最もウエハ5側の面が、液体に浸されることになる。したがって、本第3実施例の投影露光装置は、図1の液体遮蔽板6の上面が、投影光学系2の下面より高くなければならない。更に、前記第1、第2実施例の液浸使用時に用いる図1のレンズホルダ3、補助レンズ4、回転軸7は、不要となる。

【0016】図4は、液浸使用時において、投影露光装置の投影光学系2の最もウエハ5側の面を拡大して示した図である。投影光学系2の最もウエハ5側の面の形状は、前記第2実施例の補助レンズ4の下面部の形状と等

しい。すなわち、下面部において(2)式の関係が成り立つ。一方、通常使用時においても、図4に示す投影光学系2を用いることになるが、液浸使用時と同様に、像面5aの中心付近に結像する全ての光線Kの屈折は生じない。本第3実施例においても、前記第2実施例と同様に、液浸使用時に高い分解能を得ることができる。また、通常使用時と液浸使用時とを比較しても、投影光学系2による結像位置が変化せず、像面5aでの軸上色収差や球面収差の変化もなく、光軸Z付近の像面5aでの結像性能が維持される。更に、温度変化等によって液体Lの屈折率が変化しても、結像位置、軸上色収差や球面収差の変化はない。

【0017】

【発明の効果】以上のように本発明では、投影露光装置を通常状態と液浸状態とで共用することができる。そして、液浸使用時においても、結像位置や光軸付近の結像性能がほとんど変化しない投影露光装置を提供することができる。更に、液体の屈折率の変化の影響の少ない投影露光装置及び露光方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による投影露光装置を示す図である。

【図2】本発明の第1実施例による投影露光装置の液浸使用時の状態を示す図である。

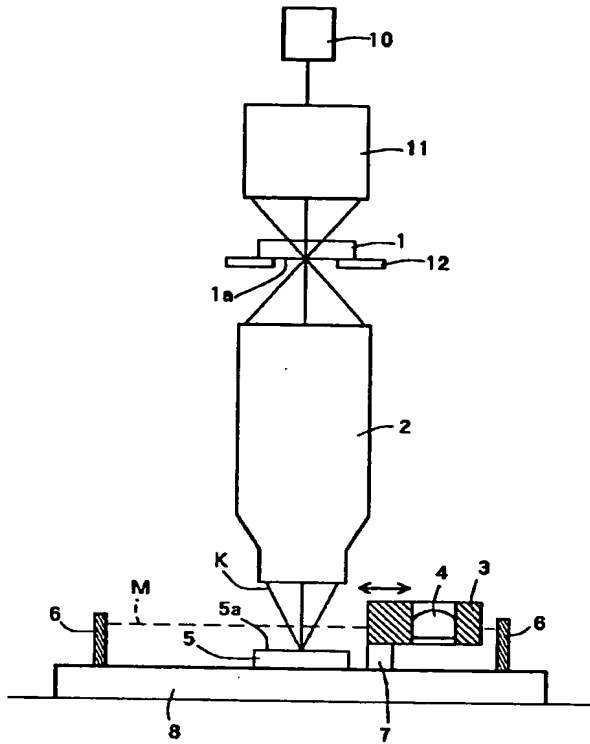
【図3】本発明の第2実施例による投影露光装置の液浸使用時の状態を示す図である。

【図4】本発明の第3実施例による投影露光装置の液浸使用時の状態を示す図である。

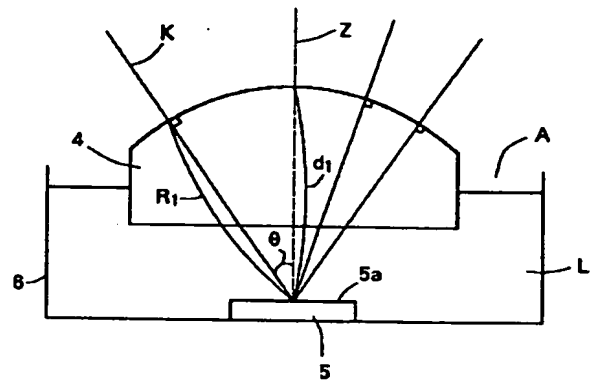
【符号の説明】

1…レチクル	1a…パターン面
2…投影光学系	
3…レンズホルダ	
4…補助レンズ	
5…ウエハ	5a…像面
6…液体遮蔽板	7…回転軸
8…XYステージ	10…光源
11…照明光学系	
12…レチクルステージ	
Z…光軸	K…光線
A…気体	L…液体

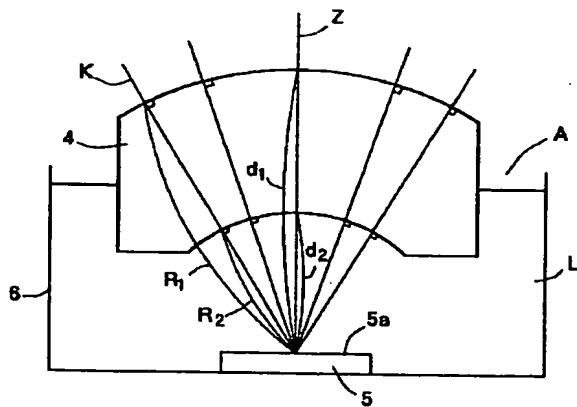
【図1】



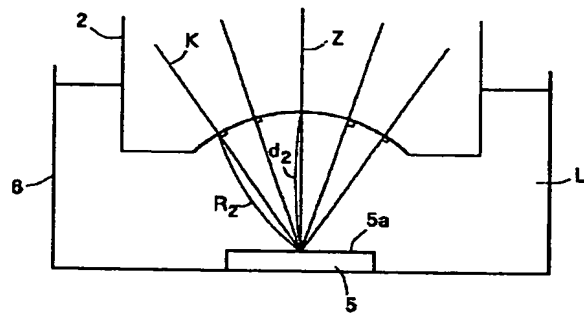
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H087 KA21 LA00 NA04 PA01 PB01
QA01 QA03
5F046 BA03 CA04 CB12 CB25 CB26
CB27 DA13